



SUB-D Kontakte

Kontaktstift Grösse 8

Artikelnummer: SUMCP8-11AU1

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	500
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 1.3µm über 2.0µm Ni
Leiter (mm ²):	3.3 - 6.6
Leiter (AWG):	12 - 10



Massbild

D1 (Ø):	4.7
D2 (Ø):	3.6
d1 (Ø):	3.7
L1 (mm):	22.7